

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2010-011

南通富士通微电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘剑文	独立董事	工作原因	严晓建

1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人石明达先生、主管会计工作负责人章小平先生及会计机构负责人(会计主管人员)王宏宇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	通富微电
股票代码	002156
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省南通市崇川路 288 号
注册地址的邮政编码	226006
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号
办公地址的邮政编码	226006
公司国际互联网网址	http://www.fujitsu-nt.com
电子信箱	nfme_stock@fujitsu-nt.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱建中	蒋澍
联系地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号
电话	0513-85058919	0513-85058919
传真	0513-85058929	0513-85058929
电子信箱	nfme_stock@fujitsu-nt.com	nfme_stock@fujitsu-nt.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	1,237,931,217.65	1,189,186,017.63	4.10%	1,124,192,738.69
利润总额	73,994,173.13	53,828,348.15	37.46%	84,860,255.20
归属于上市公司股东的净利润	60,228,718.51	44,520,321.12	35.28%	75,651,659.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,219,838.45	44,418,757.44	51.33%	67,133,210.20
经营活动产生的现金流量净额	217,287,754.95	231,100,679.32	-5.98%	377,575,591.19
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,095,725,175.73	1,874,321,457.90	11.81%	2,075,296,407.76
归属于上市公司股东的所有者权益	1,065,676,677.86	1,005,389,589.86	6.00%	986,049,985.83
股本	347,100,000.00	267,000,000.00	30.00%	267,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.13	30.77%	0.26
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.13	30.77%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.19	0.13	46.15%	0.23
加权平均净资产收益率 (%)	5.82%	4.49%	1.33%	13.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.49%	4.48%	2.01%	11.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.63	0.87	-27.59%	1.41
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.07	3.77	-18.57%	3.69

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-389,923.19	不适用
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,098,000.00	不适用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金	-10,532,600.00	本公司向银行租赁黄金

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		形成交易性金融负债而产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,238.16	不适用
所得税影响额	1,125,641.41	不适用
合计	-6,991,119.94	-

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	194,384,775	72.80%			58,315,432		58,315,432	252,700,207	72.80%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	117,464,775	43.99%			35,239,432		35,239,432	152,704,207	43.99%
其中：境内非国有法人持股	117,464,775	43.99%			35,239,432		35,239,432	152,704,207	43.99%
境内自然人持股									
4、外资持股	76,920,000	28.81%			23,076,000		23,076,000	99,996,000	28.81%
其中：境外法人持股	76,920,000	28.81%			23,076,000		23,076,000	99,996,000	28.81%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	72,615,225	27.20%			21,784,568		21,784,568	94,399,793	27.20%
1、人民币普通股	72,615,225	27.20%			21,784,568		21,784,568	94,399,793	27.20%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	267,000,000	100.00%			80,100,000		80,100,000	347,100,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

南通华达微电子集团有限公司	115,380,000	0	34,614,000	149,994,000	已承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年8月16日
富士通（中国）有限公司	76,920,000	0	23,076,000	99,996,000	已承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010年8月16日
南通万捷计算机系统有限责任公司	1,391,655	0	417,496	1,809,151	已承诺：自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让本次发行前持有的公司股份；对按持股比例享受公司 2006 年中期派送股票 5,415 万股的新增股份，自公司完成工商变更登记之日（2007 年 1 月 12 日）起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份。	2010年1月12日
江苏东洋之花化妆品有限责任公司	346,560	0	103,968	450,528	同上	2010年1月12日
江苏恒诚科技有限公司	346,560	0	103,968	450,528	同上	2010年1月12日
合计	194,384,775	0	58,315,432	252,700,207	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						23,235
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
1.南通华达微电子集团有限公司	境内非国有法人	43.21%	149,994,000	149,994,000	25,950,000	
2.富士通(中国)有限公司	境外法人	28.81%	99,996,000	99,996,000	0	
3.中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	1.37%	4,739,797	0	0	

4.交通银行—海富通精选证券投资基金	其他	0.86%	3,000,000	0	0
5.南通万捷计算机系统有限责任公司	境内非国有法人	0.60%	2,072,000	1,809,151	0
6.海通—中行—富通银行	其他	0.57%	1,972,190	0	0
7.交通银行—中海优质成长证券投资基金	其他	0.44%	1,531,239	0	0
8.中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	0.43%	1,499,917	0	0
9.中国银行—海富通精选贰号混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,462,770	0	0
10.四川省华谊投资控股有限公司	境内法人	0.34%	1,171,556	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
1.中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金		4,739,797		人民币普通股	
2.交通银行—海富通精选证券投资基金		3,000,000		人民币普通股	
3.海通—中行—富通银行		1,972,190		人民币普通股	
4.交通银行—中海优质成长证券投资基金		1,531,239		人民币普通股	
5.中国银行—海富通股票证券投资基金		1,499,917		人民币普通股	
6.中国银行—海富通精选贰号混合型证券投资基金		1,462,770		人民币普通股	
7.四川省华谊投资控股有限公司		1,171,556		人民币普通股	
8.孙亚芝		605,900		人民币普通股	
9.中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金		599,850		人民币普通股	
10.荷兰银行有限公司		559,800		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 前十名股东中, 第一、第二和第五名股东之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人。除此之外, 未知股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。 2. 前十名无限售条件股东中, 未知其互相之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

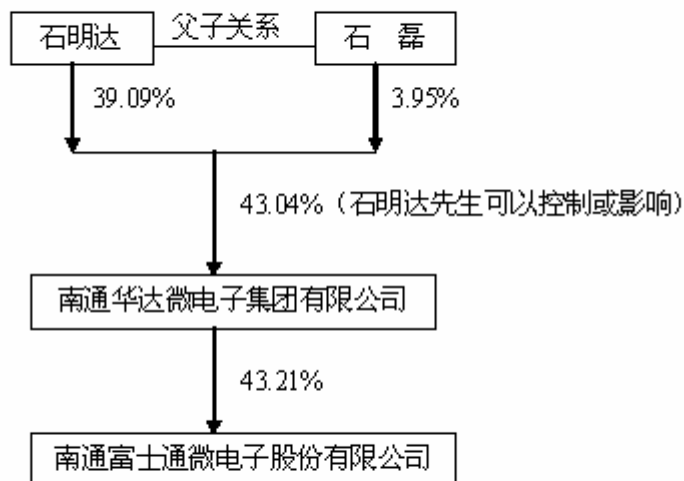
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1. 公司控股股东情况
南通华达微电子集团有限公司（以下简称“华达微”）目前持有本公司 43.21% 的股份，为本公司控股股东。华达微的前身为成立于 1966 年的南通晶体管厂，系全民所有制企业。经南通市人民政府通政复[1996]196 号文批准，南通晶体管厂于 1997 年 1 月改制为华达微。经过历次股权变更，华达微现成为民营企业，出资者为石明达等 28 名自然人。华达微注册地址为南通市紫琅路 99 号，注册资本和实收资本均为 2,000 万元人民币，法定代表人为石明达，其企业性质是有限责任公司。华达微主要从事分立器件的生产、销售、封装和测试。报告期内，公司控股股东未发生变化。
2. 公司实际控制人情况
石明达先生个人直接持有华达微 39.09% 的股权，其子石磊先生直接持有华达微 3.95% 的股权，石明达先生可以控制或影响华

达微共计 43.04% 的股权，是华达微的控股股东，为本公司的实际控制人。截至报告期末，石明达先生在本公司任职董事长。石明达先生的详细情况见 2009 年年度报告“第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况”。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
石明达	现任董事长	男	65	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无	72.35	否
石磊	现任董事、总经理	男	38	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无	32.26	否
高峰	现任董事、副总经理	男	47	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无	36.97	否
章小平	现任董事	男	56	2009年04月22日	2011年12月10日	0	0	无	0.00	否
柏木茂雄	现任副董事长	男	54	2009年12月08日	2011年12月10日	0	0	无	0.00	是

大竹净	现任董事	男	58	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无	4.00	是
福井明人	现任董事	男	43	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无	4.00	是
马汉坤	现任独立董事	男	68	2009年12月08日	2011年12月10日	0	0	无	0.00	否
刘剑文	现任独立董事	男	51	2009年12月08日	2011年12月10日	0	0	无	0.00	否
蒋守雷	现任独立董事	男	67	2009年04月22日	2011年12月10日	0	0	无	5.00	否
严晓建	现任独立董事	男	46	2009年12月08日	2011年12月10日	0	0	无	0.00	否
张洞	现任监事会主席	男	59	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无	15.97	否
戴玉峰	现任监事	女	56	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无	0.00	是
后藤信	现任监事	男	52	2009年12月08日	2011年12月10日	0	0	无	0.00	是
章小平	现任副总经理、财务总监	男	56	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无	36.97	否
钱建中	现任副总经理、董事会秘书	男	55	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无	34.12	否
夏鑫	现任副总经理	男	45	2008年12月11日	2011年12月10日	0	0	无	36.97	否
藪敬司	离任副董事长	男	62	2008年12月11日	2009年10月30日	0	0	无	3.33	是
董云庭	离任独立董事	男	65	2008年12月11日	2009年12月08日	0	0	无	5.00	否
陈良华	离任独立董事	男	47	2008年12月11日	2009年12月08日	0	0	无	5.00	否
陈学斌	离任独立董事	男	53	2008年12月11日	2009年12月08日	0	0	无	5.00	否
松尾茂	离任监事	男	47	2008年12月11日	2009年12月08日	0	0	无	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	296.94	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
石明达	现任董事长	9	5	4	0	0	否
石磊	现任董事、总经理	9	3	4	2	0	否
高峰	现任董事、副总经理	9	4	4	1	0	否

章小平	现任董事、副总经理、财务总监	6	3	3	0	0	否
柏木茂雄	现任副董事长	1	1	0	0	0	否
大竹净	现任董事	9	5	4	0	0	否
福井明人	现任董事	9	5	4	0	0	否
马汉坤	现任独立董事	1	1	0	0	0	否
刘剑文	现任独立董事	1	1	0	0	0	否
蒋守雷	现任独立董事	6	3	3	0	0	否
严晓建	现任独立董事	1	1	0	0	0	否
藪敬司	离任董事	6	3	3	0	0	否
董云庭	离任独立董事	8	2	5	1	0	否
陈良华	离任独立董事	8	3	5	0	0	否
陈学斌	离任独立董事	8	3	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，公司董事均能履行忠实、勤勉的职责，没有出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,237,931,217.65 元、营业利润 71,578,334.48 元、归属于上市公司股东的净利润 60,228,718.51 元，分别较上年同期上升 4.10%、33.27%、35.28%。公司营业收入高于 2009 年综合计划中的收入目标 11.90 亿元，目标达成率为 104.03%，圆满完成了 2009 年年初制定的经营目标。

2009 年是公司接受并成功战胜国际金融危机严峻考验的一年。这一年，公司危中抢机、难中求进，全力保增长、促发展，不仅在应对挑战中实现了保增长的目标，而且在克服困难中增强了企业发展的后劲。公司全年生产经营呈现出“先抑后扬”的态势，从 3 月份开始迅速摆脱金融危机的不利影响，保持一路长红，产、销、利同步增长。同时，通过全体员工的努力，在经营、技术、管理等各方面也取得了可喜成绩。

2009 年是公司产品档次显著提升、技术研发取得成果的一年。这一年，公司成为国内第一家成功开发并实现规模生产 BGA 产品的本土企业。公司生产的 BGA 产品广泛应用于移动电视（CMMB）、3G 手机等领域。该产品的顺利量产，为国家《电子信息产业调整和振兴规划》中提出的“自主可控的产业链建设”提供了成功范本。随着 BGA 等高档产品的投产，公司 2009 年销售毛利率达到 17.07%，同比增长 2.16 个百分点，产品档次提升带来的经济效益明显体现。这一年，公司成功研发出世界首创的 12 英寸 NEW-WLP 圆片级封装技术及产品。

2009 年是公司扩大对外合作、拓宽发展渠道的一年。这一年，公司紧紧抓住金融危机下国际产业调整的难得机遇，积极承接世界集成电路封测产业的转移。2009 年 6 月和 12 月，公司与日本富士通微电子株式会社分别签订了 LQFP 生产线转移合作意向书和 BUMP 生产线转移及技术合作意向书，为公司今后扩大发展奠定了良好的基础。公司还与日本东芝签订合作备忘录，共同投资设立无锡通芝半导体公司。凭借此举，公司与日本东芝建立了战略合作伙伴关系，为公司今后承接更多订单以及提高封装档次拓宽了渠道。

2009 年公司成功战胜金融危机，并且取得良好业绩，得到了中央、省、市领导和部门的褒奖：温家宝总理莅临公司视察；南通市政府授予公司“2009 年度工业上缴税收和工业经济规模 50 强企业”、“2009 年度十佳外商投资和外贸出口企业”等荣誉称号。

（二）公司主营业务及其经营状况

1. 公司主营业务范围

公司主要从事集成电路的封装与测试业务。

2. 主营业务分行业、产品、地区经营情况分析

（1）主营业务分行业、产品情况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工业	123,793.12	102,659.66	17.07%	4.10%	1.45%	2.16%
主营业务分产品情况						
集成电路封装测试	123,390.57	102,574.90	16.87%	4.17%	1.65%	2.06%
其它	402.55	84.76	78.94%	-13.04%	-70.15%	40.27%

分析：从上表可以看出，公司主营业务非常突出，公司99%以上的营业收入来自于芯片封装测试。

报告期内公司主营业务未发生重大变化、主营业务盈利能力逐步增强。主营业务利润率较上年上升的主要原因是：随着行业景气度逐步提高，自2009年3月开始，公司订单充足，产能利用率逐步回升，并达到满产状态；同时，公司产品结构调整工作初显成效，产品档次显著提升。

（2）主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	40,146.13	16.06%
出口	83,646.99	-0.81%

分析：得益于国家“发放3G牌照”、“家电下乡”、“家电以旧换新”等一系列拉动内需政策的实施。报告期内，公司境内业务同比出现较大幅度增长，而出口业务同比基本持平。这也是公司重视境内市场开发的结果。

3. 主要财务数据变动原因

单位：（人民币）元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	1,237,931,217.65	1,189,186,017.63	4.10%	1,124,192,738.69
营业利润	71,578,334.48	53,708,861.47	33.27%	82,637,964.98
利润总额	73,994,173.13	53,828,348.15	37.46%	84,860,255.20

归属于上市公司股东的净利润	60,228,718.51	44,520,321.12	35.28%	75,651,659.60
经营活动产生的现金流量净额	217,287,754.95	231,100,679.32	-5.98%	377,575,591.19
基本每股收益（元）	0.17	0.13	30.77%	0.26
加权平均净资产收益率	5.82%	4.49%	1.33%	13.18%
项目	2009年末	2008年末	本年比上年增减（%）	2007年末
总资产	2,095,725,175.73	1,874,321,457.90	11.81%	2,075,296,407.76
归属于上市公司股东的所有者权益	1,065,676,677.86	1,005,389,589.86	6.00%	986,049,985.83
股本	347,100,000.00	267,000,000.00	30.00%	267,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.07	3.77	-18.57%	3.69

增减幅度超过30%的原因：

（1）2009年公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益分别同比增长33.27%、37.46%、35.28%和30.77%，主要原因是：从2009年2季度开始，半导体行业持续复苏，公司实施积极灵活的经营策略，主动抢抓市场，经营规模稳步扩大；同时，通过调整客户和产品结构，控制成本费用等措施，提升了利润空间。

（2）2009年公司股本同比增长30%，主要原因是：公司在2009年实施了每10股转增3股的转增股本方案。

4. 订单获取和执行情况

公司主要从事集成电路的封装与测试业务。按照集成电路封测行业的一般商业规则，通常情况下，公司与客户签订《封装测试框架协议》，然后再根据客户提供的周订单或月度订单组织生产，为“以订单确定生产”模式。公司客户优势明显，客户资源较为稳定，且客户群在不断扩大，订单执行情况良好。随着半导体行业持续复苏，2009年，公司获得的订单数量同比增长约22%。

5. 产品销售和积压情况

由于公司为“以订单确定生产”模式，而且集成电路封测行业对于加工的产品一般都具有严格的交货期要求。因此，公司产品销售情况良好，产品库存保持正常、合理水平，不存在因滞销引起的库存积压情况。

6. 毛利率变动情况

项目	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	2007年
销售毛利率	17.07%	14.91%	2.16%	16.09%

销售毛利率提升的原因：随着行业景气度逐步提高，自2009年3月开始，公司订单充足，产能利用率逐步回升，并达到满产状态；同时，公司产品结构调整工作初显成效，产品档次显著提升。

7. 主要供应商、客户情况

（1）前五名供应商情况

单位：（人民币）万元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减（%）
前五名供应商合计采购金额	29,039.96	43,027.39	-32.51%
占年度采购总金额的比例	26.08%	43.87%	-17.79%
前五名预付账款供应商合计的余额	523.27	594.94	-12.05%
占公司预付账款总余额的比例	29.79%	18.76%	11.03%

（2）前五名客户情况

单位：（人民币）万元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减（%）
----	-------	-------	------------

前五名客户合计销售金额	47,860.36	39,453.22	21.31%
占年度销售总金额的比例	38.66%	33.18%	5.48%
前五名应收账款客户合计的余额	9,718.71	7,845.11	23.88%
占公司应收账款总余额的比例	35.11%	38.02%	-2.91%

2009年，前五名应收账款均为信用期内账款，且欠款单位资信良好，欠款金额均有真实的商业背景，目前尚未出现前五名应收账款不能收回的风险。

(3) 公司与2009年前五名客户、前五名供应商之间不存在关联关系。2009年，公司不存在单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情形。

8. 非经常性损益情况

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-389,923.19	不适用
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,098,000.00	不适用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,532,600.00	本公司向银行租赁黄金形成交易性金融负债而产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,238.16	不适用
所得税影响额	1,125,641.41	不适用
合计	-6,991,119.94	-

黄金租赁是指企业以租赁方式向商业银行租用黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币交付黄金租赁利息的业务，企业拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。由于公司原材料中，金丝占产品总成本比例较大，为了规避高位采购金丝的风险，降低金丝采购成本，公司三届九次董事会审议通过了《关于黄金租赁的议案》（详见公司2009-037公告）。

黄金租赁业务为公司2009年进行的新尝试，2008年未发生。报告期内，公司因此项业务所产生的非经常性损益为-10,532,600.00元。

9. 销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

单位：（人民币）元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	占2009年营业收入比例（%）	2007年
销售费用	6,314,748.84	6,111,027.42	3.33%	0.51%	7,728,661.89
管理费用	87,806,697.15	67,343,681.46	30.39%	7.09%	38,002,928.77
财务费用	28,337,859.20	45,614,425.74	-37.88%	2.29%	49,088,482.71
所得税	13,765,454.62	9,308,027.03	47.89%	1.11%	9,208,595.60
合计	136,224,759.81	128,377,161.65	6.11%	11.00%	104,028,668.97

增减幅度超过30%的原因：

- (1) 管理费用同比增长30.39%，主要原因是：报告期内公司研发费用、人工费用增加。
- (2) 财务费用同比减少37.88%，主要原因是：2008年年底贷款利率下调减少利息支出。
- (3) 所得税同比增长47.89%，主要原因是：报告期内公司利润总额同比增加。

10. 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：（人民币）元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
一、经营活动产生的现金净流量	217,287,754.95	231,100,679.32	-5.98%	377,575,591.19
经营活动现金流入小计	1,076,352,780.73	1,267,967,810.17	-15.11%	1,071,654,655.07
经营活动现金流出小计	859,065,025.78	1,036,867,130.85	-17.15%	694,079,063.88
二、投资活动产生的现金净流量	-206,082,304.17	-233,251,620.34	-11.65%	-401,137,424.90
投资活动现金流入小计	104,510,970.00	51,992,089.57	101.01%	1,450,000.00
投资活动现金流出小计	310,593,274.17	285,243,709.91	8.89%	402,587,424.90
三、筹资活动产生的现金净流量	12,469,935.22	-201,655,710.26	106.18%	443,836,742.73
筹资活动现金流入小计	474,578,700.00	580,458,920.00	-18.24%	1,205,120,220.00
筹资活动现金流出小计	462,108,764.78	782,114,630.26	-40.92%	761,283,477.27

经营活动产生的现金净流量同比减少，主要是本公司2009年第四季度销售增长，应收账款增加所致；投资活动产生的现金净流量同比减少，主要是本公司信用证保证金收回造成投资活动现金流入小计增加较多所致；筹资活动产生的现金净流量同比增加，主要是本公司借款增加所致。

11. 薪酬分析

(1) 2009年，公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况，详见本年度报告“第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 (四) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况”。

(2) 董事、监事和高级管理人员薪酬整体同比变动情况

单位：(人民币)万元

项目	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	公司净利润本年比上年增减(%)
董事、监事和高级管理人员薪酬总额	296.94	268.76	10.49%	35.28%

12. 会计制度实施情况

报告期内，公司会计政策、会计估计及会计核算方法没有发生变更。

(三) 公司资产、负债及重大投资等情况

1. 公司资产构成情况

单位：(人民币)元

项目	2009年末		2008年末		本年比上年增减(%)
	金额	占总资产的比例(%)	金额	占总资产的比例(%)	
应收账款	260,420,720.57	12.43%	191,540,255.84	10.22	35.96%
存货	161,327,212.88	7.70%	133,570,640.57	7.12	20.78%
固定资产	1,039,212,855.75	49.59%	1,000,460,779.70	53.36	3.87%
在建工程	92,829,641.93	4.43%	29,343,863.63	1.57	216.35%
短期借款	224,898,000.00	10.73%	246,007,600.00	13.12	-8.58%
长期借款	245,000,000.00	11.69%	165,000,000.00	8.80	48.48%

变动原因分析：

(1) 应收账款同比增加 35.96%，主要是本公司 2009 年第四季度销售增长，相应的，未到期的赊销款增加所致。

(2) 存货同比增加 20.78%，主要是本公司产量增长、原材料价格上涨，期末在产品、原材料余额增加所致。

(3) 固定资产同比增加 3.87%，主要是购买、在建工程转入增加房屋建筑物、机器设备等 19,708.63 万元及计提折旧 15,654.35 万元所致。

(4) 在建工程同比增加 216.35%，主要是本公司对募集资金项目、厂房扩建等投入，增加工厂扩建工程、在安装设备

等 19,016.39 万元及转入固定资产 12,588.69 万元所致。

(5) 短期借款同比减少 8.58%，长期借款同比增加 48.48%，主要是公司调整借款结构所致。

报告期内，公司主要资产采用的计量属性：会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 公司主要资产盈利能力、使用情况及减值情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
房屋及建筑物	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	在用	未发生变动	无	无
重要设备	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	在用	总体上未出现替代或升级换代资产，盈利能力未发生重大变动	极少数机器设备和电子设备有减值情况，详见审计报告附注	部分机器设备和电子设备有抵押情况，详见审计报告附注
其他重要资产	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	在用	总体上未出现替代或升级换代资产，盈利能力未发生重大变动	无	无

3. 采用公允价值计量的项目

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	-10,532,600.00	0.00	0.00	118,582,500.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	0.00	-10,532,600.00	0.00	0.00	118,582,500.00

本公司从银行租赁黄金，期末黄金的公允价值形成指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融资产投资情况

(1) 报告期内，公司不存在证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资情况。

(2) 公司报告期内持有外币金融资产、金融负债的情况如下表：

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	149,146,650.26	0.00	0.00	1,926,114.99	174,689,053.51

3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	149,146,650.26	0.00	0.00	1,926,114.99	174,689,053.51
金融负债	135,451,729.74	0.00	0.00	0.00	229,756,156.80

5. 债权债务变动情况

单位：(人民币)元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
应收账款	260,420,720.57	191,540,255.84	35.96%	243,510,902.86
应付账款	241,674,603.51	138,903,787.94	73.99%	302,034,171.99
短期借款	224,898,000.00	246,007,600.00	-8.58%	318,741,400.00
长期借款	245,000,000.00	165,000,000.00	48.48%	139,800,000.00

变动原因分析：

(1) 应收账款同比增加 35.96%，主要是本公司 2009 年第四季度销售增长，相应的，未到期的赊销款增加所致。

(2) 应付账款同比增加 73.99%，主要是随着集成电路行业景气度逐步提高和公司收入的增长，公司相应的加大了采购力度，造成应支付的采购金额增加所致。

(3) 短期借款同比减少 8.58%，长期借款同比增加 48.48%，主要是公司调整借款结构所致。

6. 研发情况

单位：(人民币)元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
研发支出总额	45,047,924.89	36,012,550.55	40,699,790.02
其中：资本化的研发支出总额	0.00	0.00	0.00
研发支出总额占营业收入的比重	3.68%	3.09%	3.66%

报告期内，公司技术研发、创新工作取得良好成绩。申报的国家科技重大专项——“先进封装工艺开发及产业化”项目，全面进入实施阶段，部分 BGA/SiPBGA、高可靠汽车电子等封装技术产品开发成功，并已实现批量生产。另外，公司“微机电系统 (MEMS) 封装技术及产品”入选第三届中国半导体创新产品，博士后科研工作站招入首位博士后进站工作，申报了一项发明专利、三项实用新型专利。

(四) 公司主要子公司的经营情况及业绩分析

1. 海耀实业有限公司

海耀实业有限公司为本公司注册在香港的全资子公司，该公司为本公司接受境外客户委托，开展加工复出口业务的海外窗口，其注册资本为 100 万港元。

截至 2009 年 12 月 31 日，海耀实业有限公司总资产 204,380,218.60 元，净资产 2,409,461.09 元，2009 年净利润 2,232,941.73 元。

2. 南通金润微电子有限公司

南通金润微电子有限公司为本公司的全资子公司，该公司主要负责代理本公司采购部分原辅材料，其注册资本和实收资本均为 1000 万元人民币。

截至 2009 年 12 月 31 日，南通金润微电子有限公司总资产 11,187,459.75 元，净资产 11,379,539.25 元，2009 年净利润 719,097.46 元。

3. JCtech 株式会社 (日本精诚技术株式会社)

2008年3月14日，公司二届十六次董事会通过决议，同意在日本设立全资子公司：JCtech 株式会社（日本精诚技术株式会社）。该子公司已于2008年5月7日在日本注册成立，所在地为日本川崎，其注册资本为9000万日元（折合约600万元人民币），公司实际对其出资金额已全部到位。该子公司主要负责为本公司进一步开发日本高端客户，开发世界先进封装测试技术，加快新品研发进度。JCtech 株式会社（日本精诚技术株式会社）作为公司在日本设立的技术研发中心，吸收了世界级封装技术专家，已开始正常运行。

截至2009年12月31日，JCtech 株式会社（日本精诚技术株式会社）总资产2,115,957.57元，净资产1,181,366.91元，2009年净利润-3,372,007.46元。

（五）公司报告期内节能减排、环保情况

报告期内，公司多形式开展节能环保宣传，宣传节能环保的重要性、必要性和迫切性，提高员工的节能环保意识，并进一步从管理制度上规范生产、生活过程中员工的用能行为，通过节能检测、环境检测、能源审计、水平衡测试等技术手段，对公司重要用能设备和公司用能的合理性进行科学评定，积极开展节能技改和清洁生产项目，通过项目实施取得很好的节能减排效果。2009年公司单位产品用电量比2008年同期下降了15%，单位产品用水量比2008年同期下降了12%，减少了废水的排放。

二、对公司未来发展的展望

（一）经营环境分析和行业比较分析

1. 经营环境分析

项目	对 2009 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项影响情况
国内外市场变化	国内方面：得益于国家“发放3G牌照”、“家电下乡”、“家电以旧换新”等一系列拉动内需政策的实施，2009年内，国内电子产品消费需求增长。受此影响，公司境内业务同比增长16.06%。 国外方面：由于世界其他国家经济复苏进程慢于我国，造成电子产品需求没有明显增长。受此影响，公司出口业务同比基本持平。	国内方面：国家继续实施“家电下乡”、“家电补贴”等拉动内需刺激消费政策。同时，还将大力发展“传感网”、“三网融合”等新兴产业。 国外方面：随着全球经济逐步复苏，2010年全球半导体市场将出现12.2%的增长。 在上述大背景下，半导体产业将进入新一轮景气周期，公司经营业绩也将得到进一步提升。	无
信贷政策调整	公司财务结构较稳健，负债率合理，银行信誉较好，各合作银行给予公司较高的信贷支持，且2009年度信贷政策较宽松，未对公司经营产生负面影响。	2010年政府将继续实行适度宽松的货币政策，但信贷结构可能适度调整，对公司生产经营的扩张可能有一定的影响。公司具有稳健的融资渠道，计划中的信贷授信额度能满足公司2010年的经营需求。	无
汇率变动	2009年人民币对美元升值幅度较小，由于出口业务收入约占公司总收入的2/3，人民币汇率的稳定对公司而言是有利的。2009年度，公司业绩受汇率变动影响较小。	今后一段时期内，公司外销占比仍将大于内销。如果人民币在未来对美元出现持续升值，将会对公司经营业绩产生负面影响。公司将密切关注人民币汇率变动情况，并将采取相关措施，努力化解汇率变动对经营业绩的负面影响。	无

利率变动	2009年，银行贷款利率稳定，没有发生变动。	随着经济逐步复苏，如果2010年政府应对通胀预期，提高银行贷款利率。以及公司大规模投资将增加对资金的需求，利率提高将使公司财务费用有所增加。	无
成本要素的价格变化	2009年，公司主要原辅材料和能源价格受经济环境因素影响，呈现上涨态势。公司通过技术改善、管理革新等推进降本增效工作，较好的应对了上述情况。	随着经济复苏，预计原辅材料价格将逐步上涨。如果2010年原辅材料价格波动幅度变大，将对公司经营业绩产生一定负面影响。	无
自然灾害	无	无	无
通货膨胀或通货紧缩	2009年我国经济没有体现出通货膨胀或通货紧缩的特征。	随着经济复苏，通胀预期出现，政府将会加大宏观调控力度，控制通胀。如果2010年出现通胀，导致物价上涨较快，公司将会根据宏观情况及时采取对策化解影响，促进公司稳定发展。	无

2. 公司所处行业的发展趋势

在全球经济逐步复苏的带动下，各家机构普遍预测全球半导体市场将在 2010 和 2011 年强劲复苏。国内集成电路市场也将迎来新机遇，并以高于全球增幅的速度进一步增长。对于 2010 年来讲，将必定会成为市场复苏的一年，2010 年市场在 2009 年基础上实现超过 15% 的增幅并不困难。

具体到 2010 年的中国集成电路产业，在全球半导体产业复苏与国内内需市场继续保持旺盛的双重带动下，中国集成电路产业将实现较大幅度的增长。预计 2010 年中国集成电路产业销售额增幅将达到 15.1%，规模将基本恢复到 2008 年的水平。而从中长期来看，随着未来国内外市场的进一步回暖，中国集成电路产业又将步入一轮新的增长周期。

在上述大背景下，中国集成电路产业未来的发展还有诸多亮点：物联网、新能源和节能减排、智能电网、光伏产业、移动多媒体广播技术（CMMB）、“三网融合”、国际产能转移、无线技术及其应用等新兴市场和机遇以及低碳经济概念的兴起，将持续推动市场发展；智能手机、笔记本电脑、液晶电视、电子书、智能表、监控和医疗电子产品等将成为市场发展的热点产品。

上述行业发展趋势为公司今后的业务发展提供了广阔的空间和机会。

3. 公司面临的市场竞争格局

就集成电路封装测试产业而言，目前已形成逐步从欧美发达国家向亚太地区转移的趋势。由于金融危机造成部分封测企业被淘汰，后金融危机时期国际 IDM（从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及销售的垂直整合型公司）大厂具有封测业务扩大外包的需要以及中国大陆在成本、效率、品质等方面仍具有比较优势等因素，全球集成电路封测业务向中国大陆转移的趋势越来越明确，2009 年公司与富士通和东芝进一步加深合作就是做好的证明。这种业务转移趋势对中国大陆集成电路封测企业是有利的。

就中国大陆集成电路封测产业现状而言，相关企业主要分布在长三角、环渤海及珠三角等地区，其中长三角最为集中，本公司就位于长三角产业集群中。从企业性质来看，中国大陆集成电路封测产业呈现外商独资、中外合资和内资三足鼎立的格局。从经营模式来看，国际大型半导体公司设立的制造厂均采取 IDM（从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及销售的垂直整合型公司）模式经营，其只接受母公司产品订单，不会与本土封测企业构成直接竞争关系。本公司面对的市场竞争主要集中在内资、内资控股和台湾专业化的封测企业之间。

在上述竞争格局中，公司的优势主要有：优质的客户资源；产品结构升级初见成效，已能够承接高端产品订单；在备承接全球集成电路封测业务转移方面，具有丰富的经验和能力。

(二) 公司未来发展战略

1. 公司发展战略

本公司坚持“服务与创新、进取与和谐”的经营理念，贯彻“顾客满意第一”的经营宗旨，为客户提供“一站式解决方案”。坚持主业发展的指导方针，奉行稳健、务实的经营风格，倡导科技创新和个性化服务，使公司在市场开发、技术创新、内部管理和资本运作方面均衡发展；坚持以人为本，尊重每一个员工的创造性和个性化，通过机制安排、制度建设、环境创造激发每一个员工的积极性；注重企业的社会责任，以信誉立身，公司经营成果分享于顾客、员工、股东与社会之间，追求公司股东、债权人、客户、员工的和谐价值实现，努力使公司成为“中国第一、世界一流”的集成电路封装测试企业，成为世界集成电路行业高端领域专业的封装测试服务提供商。

2. 公司 2010 年度经营目标

半导体产业将于 2010 年进入景气周期。根据 WSTS 的预测，2010 年全球半导体市场将出现 12.2% 的增长，规模将基本恢复到 2008 年的水平。同时，中国集成电路市场也将步入新一轮成长期，预计增速将会在 15% 以上。

综合以上情况，公司计划 2010 年实现营业收入 16.80 亿元，比 2009 年实绩增长 35.70%。

下表中是 2010 年计划营业收入与 2009 年实际营业收入的对比情况。

单位：(人民币) 亿元

2010 年计划营业收入	2009 年实际营业收入	增减变动百分比
16.80	12.38	35.70%

上述经营目标并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营层的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

(三) 为实现公司发展战略的资金需求及使用计划

要保证公司当前业务所需，实现 2010 年度的经营目标，完成在建投资项目，并为 2011 年的生产经营做适当准备，公司计划 2010 年内在基础设施建设和设备上投资约 6.15 亿元。

为进行上述大规模投资，公司一方面将积极探讨、研究进行再融资的可行性；另一方面将继续和当地银行建立良好的银企关系，利用银行信贷资金保证投资资金的需求。最终，为公司长远发展提供保证。

(四) 风险因素

1. 行业与市场波动风险

集成电路行业具有呈周期性波动的特点，2008 年至 2009 年行业“V”字形的走势就是最好的证明。

近十年来，公司一直从事集成电路封装测试业务，在应对市场风险方面已积累了丰富的经验，总结了一些应对措施：

- (1) 随时掌握市场动态，并根据市场发展趋势决定投资策略和投资节奏；
- (2) 坚持国内、国外两个市场同时发展；
- (3) 坚持产品品种多元化和客户多元化，大力发展毛利率较高的产品，与重点客户建立战略合作伙伴关系；
- (4) 利用在承接全球集成电路封装业务转移方面的“确定性”减少行业与市场波动带来的“不确定性”。

2. 人民币对美元汇率波动的风险

公司出口销售收入占营业收入的比重较大，且主要以美元结算。如果人民币对美元汇率出现大幅波动，将影响公司的经营业绩。

应对措施：

- (1) 紧紧抓住国家经济强劲增长的良好机遇，更加重视国内市场，提高内销占比；

(2) 在生产经营过程中根据需要, 进口部分原材料和机器设备, 并获取部分美元借款;

(3) 调整产品结构, 通过为客户加工附加值更高的产品, 来消减上述不利影响。

3. 原材料价格变动的风险

在公司的原材料中, 框架、金丝占产品总成本比例较大。报告期内, 铜价和金价均出现上涨。特别是金丝价格, 由于金价近期一直维持高位震荡, 给公司控制生产成本带来一定困难。

应对措施:

(1) 加强采购和生产管理, 控制材料采购价格和生产实际耗用;

(2) 推行新工艺, 在保证产品质量的前提下, 合理减少金丝耗用;

(3) 运用各种创新业务减少金、铜价格变动风险, 如开展黄金租赁业务或贵金属套期保值业务。

(五) 并购重组进展情况

报告期内, 公司未发生并购重组、重大资产重组等重大事项。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	123,793.12	102,659.66	17.07%	4.10%	1.45%	2.16%
主营业务分产品情况						
集成电路封装测试	123,390.57	102,574.90	16.87%	4.17%	1.65%	2.06%
其它	402.55	84.76	78.94%	-13.04%	-70.15%	40.27%

6.3 主营业务分地区情况

单位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	40,146.13	16.06%
出口	83,646.99	-0.81%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中: 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中: 衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金融负债	0.00	-10,532,600.00	0.00	0.00	118,582,500.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	0.00	-10,532,600.00	0.00	0.00	118,582,500.00

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		56,434.48				本年度投入募集资金总额				13,111.39		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				44,643.59		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高密度 IC 封装测试技术改造项目	否	13,020.00	13,020.00	11,126.00	4,691.80	10,921.52	-204.48	98.16%	2009年03月31日	1,521.77	否	否
功率 IC 封装测试技术改造项目	否	19,173.00	19,173.00	13,153.00	6,944.16	13,523.18	370.18	102.81%	2009年06月30日	614.99	否	否
微型 IC 封装测试技术改造项目	否	7,465.00	7,465.00	7,380.00	735.28	4,368.36	-3,011.64	59.19%	2009年06月30日	877.26	否	否
技术中心扩建项目	否	2,585.00	2,585.00	1,777.00	740.15	1,639.05	-137.95	92.24%	2009年09月30日	0.00	否	否
合计	-	42,243.00	42,243.00	33,436.00	13,111.39	30,452.11	-2,983.89	-	-	3,014.02	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	微型 IC 封装测试技术改造项目未达到计划进度是因设备采购主要为信用证方式付款,实际投入相比设备验货的时间一般滞后 3-6 个月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据 2007 年 8 月 23 日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金净额超出项目投资总额部分之用途的议案》,本公司将实际募集资金净额超出募投项目投资总额(422,430,000 元人民币)部分的 141,914,800 元人民币用于补充公司流动资金。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	实施地点未发生变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式未调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	未有置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2009 年 1 月 16 日第三届董事会第三次会议审议批准,本公司将闲置募集资金 5,600 万元暂时补充流动资金。2009 年 7 月 10 日,5,600 万元资金全部归还到募集资金专用账户。 根据 2009 年 7 月 14 日第三届董事会第六次会议审议批准,本公司将闲置募集资金 5,600 万元暂时补充流动资金。2010 年 1 月 12 日,5,600 万元资金全部归还到募集资金专用账户。											

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司募集资金总额 56,434.48 万元，扣除累计使用募集资金 44,643.59 万元、信用证到期保证金支付 2,908.24 万元和划回投资项目配套流动资金 8,603 万元后，剩余募集资金 279.65 万元，连同募集资金专户利息净收入 680.96 万元，形成本公司节余募集资金 960.61 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2009 年 12 月 31 日，本公司募投项目尚未投入的募集资金为 11,790.89 万元，其中：募集资金专户存储（扣除利息净收入）3,282.65 万元、信用证保证金账户存款 2,908.24 万元、待收回的暂时补充流动资金 5,600.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
三期工程和扩建二期工程	100,000.00	拟自 2010 年起分三年实施	项目拟开始实施，尚未产生收益
合计	100,000.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经审计，2009 年度母公司单独实现净利润 59,018,014.61 元，根据《公司章程》的规定按 10% 的比例提取法定盈余公积金 5,901,801.46 元。公司 2008 年末支付现金股利。加上年初未分配利润 178,289,524.80 元，可供股东分配的利润为 231,405,737.95 元。

2009 年度利润分配方案为：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 34,710 万股为基数，拟向股东按每 10 股派发现金股利 1 元，合计派发现金股利 34,710,000.00 元。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	0.00	44,520,321.12	0.00%
2007 年	26,700,000.00	75,651,659.60	35.29%
2006 年	11,754,000.00	89,223,064.24	13.17%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			55.09%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南通尚明精密模具有限公司	0.00	0.00%	525.51	0.66%
北京达博有色金属焊料有限责任公司	0.00	0.00%	1,713.98	2.17%
宁波华龙电子股份有限公司	0.00	0.00%	1,340.43	1.69%
富士通株式会社及其控股子公司	7,050.33	5.71%	0.00	0.00%
合计	7,050.33	5.71%	3,579.92	4.52%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

1. 截至报告期末，公司无对生产经营和财务状况产生重大影响的承诺事项。
 2. 截至报告期末，除董事长石明达先生之外，公司董事、监事和高级管理人员未做出承诺事项。
 3. 持有公司股份 5% 以上（含 5%）股东的承诺事项
 公司发行股票时的承诺事项：
 南通华达微电子集团有限公司承诺：（1）避免同业竞争；（2）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
 富士通（中国）有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
 4. 公司实际控制人承诺事项
 公司发行股票时的承诺事项：
 公司实际控制人石明达先生承诺：避免同业竞争。
 截至报告期末，二个股东及实际控制人石明达先生均严格履行了各自的承诺。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	1.南通华达微电子集团有限公司, 2.富士通(中国)有限公司	详见“发行时所作承诺”	详见“发行时所作承诺”
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1.南通华达微电子集团有限公司, 2.富士通(中国)有限公司, 3.石明达先生	1.南通华达微电子集团有限公司承诺：（1）避免同业竞争；（2）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2.富士通（中国）有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3.公司实际控制人石明达先生承诺：避免同业竞争。	二个股东及实际控制人石明达先生均严格履行了各自的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**7.8.1 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	58,369.49	569,282.91
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	58,369.49	569,282.91
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	58,369.49	569,282.91

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

<p>一、报告期内监事会工作情况</p> <p>报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下：</p> <p>1. 公司三届二次监事会于 2009 年 1 月 20 日召开，会议审议通过了：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</p> <p>2. 公司三届三次监事会于 2009 年 4 月 1 日召开，会议审议通过了：《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2008 年年度报告及摘要》、《关于公司 2009 年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》和《关于公司 2009 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》。</p> <p>3. 公司三届四次监事会于 2009 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了：《南通富士通微电子股份有限公司 2009 年第 1 季度季报》。</p> <p>4. 公司三届五次监事会于 2009 年 7 月 14 日召开，会议审议通过了：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</p> <p>5. 公司三届六次监事会于 2009 年 8 月 5 日召开，会议审议通过了：《2009 年半年度报告及摘要》。</p> <p>6. 公司三届七次监事会于 2009 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了：《南通富士通微电子股份有限公司 2009 年第 3 季度季报》。</p> <p>7. 公司三届八次监事会于 2009 年 11 月 12 日召开，会议审议通过了：《选举监事的议案》。</p> <p>二、监事会对 2009 年度公司有关事项的独立意见</p> <p>（一）公司依法运作情况</p> <p>报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》等相关法律、法规的要求，规范运作，及时修改了内部管理制度，已初步建立了较为完善的内部控制制度。</p> <p>监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。</p> <p>（二）检查公司财务情况</p> <p>监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司 2009 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。</p> <p>（三）对募集资金使用和管理情况的核查</p> <p>监事会认为公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。</p> <p>（四）公司收购、出售资产情况</p> <p>报告期内，公司无重大收购、出售资产行为；不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。</p> <p>（五）对关联交易情况的独立意见</p> <p>报告期内，公司发生的关联交易属于正常经营往来，其履行了必要的审批程序；交易价格依照市场价格确定，按照公平、合理的原则进行，没有损害公司利益的情形。</p> <p>（六）对公司 2009 年度内部控制自我评价报告的意见</p> <p>具体内容，详见 2009 年年度报告“第五节 公司治理结构 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 （三）董事会、监事会、独立董事和保荐机构对《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》的意见”。</p>
--

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	京都天华审字（2010）第 0827 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	南通富士通微电子股份有限公司全体股东：
引言段	我们审计了后附的南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“通富微电公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东

	权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是通富微电公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	三、审计意见 我们认为，通富微电公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了通富微电公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	不适用
审计机构名称	京都天华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市建国门外大街 22 号，赛特广场 5 层
审计报告日期	2010 年 03 月 25 日
注册会计师姓名	
何德明、刘均山	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	467,616,683.67	427,026,231.80	464,921,235.85	447,535,221.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			300,000.00	300,000.00
应收账款	260,420,720.57	323,015,304.26	191,540,255.84	236,551,034.51
预付款项	17,562,533.70	17,473,135.36	31,715,072.73	31,633,470.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,248,608.53	4,663,717.22	1,754,592.01	1,691,923.55

买入返售金融资产				
存货	161,327,212.88	160,962,001.88	133,570,640.57	133,447,234.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	17,233,760.66	17,233,760.66		
流动资产合计	929,409,520.01	950,374,151.18	823,801,797.00	851,158,884.83
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		17,231,268.57		14,182,280.40
投资性房地产				
固定资产	1,039,212,855.75	987,388,628.08	1,000,460,779.70	937,558,253.14
在建工程	92,829,641.93	92,829,641.93	29,343,863.63	29,343,863.63
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	30,202,863.08	30,202,863.08	18,761,539.42	18,761,539.42
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,070,294.96	5,545,221.59	1,953,478.15	3,031,345.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,166,315,655.72	1,133,197,623.25	1,050,519,660.90	1,002,877,282.58
资产总计	2,095,725,175.73	2,083,571,774.43	1,874,321,457.90	1,854,036,167.41
流动负债：				
短期借款	224,898,000.00	224,898,000.00	246,007,600.00	246,007,600.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	118,582,500.00	118,582,500.00		
应付票据	66,033,600.00	66,033,600.00	159,300,000.00	159,300,000.00
应付账款	241,674,603.51	241,428,635.96	138,903,787.94	138,830,015.49
预收款项	4,423,041.92	1,645,056.62	23,134,217.04	9,328,556.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,090,445.53	6,090,445.53	3,925,044.42	3,925,044.42
应交税费	97,674.94	-1,666,822.36	-2,430,020.94	-3,647,333.71
应付利息	1,625,434.20	1,625,434.20	1,750,204.10	1,750,204.10
应付股利				
其他应付款	5,175,913.66	5,097,004.47	7,116,900.97	7,085,368.99

应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	117,138,400.00	117,138,400.00
其他流动负债	1,170,258.38	1,170,258.38	536,664.11	536,664.11
流动负债合计	769,771,472.14	764,904,112.80	695,382,797.64	680,254,520.39
非流动负债：				
长期借款	245,000,000.00	245,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,628,000.00	7,628,000.00	8,220,000.00	8,220,000.00
预计负债				
递延所得税负债	1,189,025.73		329,070.40	
其他非流动负债	6,460,000.00	6,460,000.00		
非流动负债合计	260,277,025.73	259,088,000.00	173,549,070.40	173,220,000.00
负债合计	1,030,048,497.87	1,023,992,112.80	868,931,868.04	853,474,520.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	347,100,000.00	347,100,000.00	267,000,000.00	267,000,000.00
资本公积	438,381,051.22	438,375,667.00	518,481,051.22	518,475,667.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	42,698,256.68	42,698,256.68	36,796,455.22	36,796,455.22
一般风险准备				
未分配利润	236,297,700.05	231,405,737.95	181,970,783.00	178,289,524.80
外币报表折算差额	1,199,669.91		1,141,300.42	
归属于母公司所有者权益合计	1,065,676,677.86	1,059,579,661.63	1,005,389,589.86	1,000,561,647.02
少数股东权益				
所有者权益合计	1,065,676,677.86	1,059,579,661.63	1,005,389,589.86	1,000,561,647.02
负债和所有者权益总计	2,095,725,175.73	2,083,571,774.43	1,874,321,457.90	1,854,036,167.41

9.2.2 利润表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,237,931,217.65	1,225,229,009.98	1,189,186,017.63	1,164,820,721.44
其中：营业收入	1,237,931,217.65	1,225,229,009.98	1,189,186,017.63	1,164,820,721.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,155,820,283.17	1,146,186,727.78	1,135,477,156.16	1,113,741,055.52
其中：营业成本	1,026,596,624.78	1,018,586,449.57	1,011,922,656.97	995,344,503.91

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	404,832.20	400,464.06	601,247.40	600,665.14
销售费用	6,314,748.84	6,314,748.84	6,111,027.42	6,111,027.42
管理费用	87,806,697.15	84,468,322.90	67,343,681.46	63,808,755.33
财务费用	28,337,859.20	28,313,853.47	45,614,425.74	47,025,209.61
资产减值损失	6,359,521.00	8,102,888.94	3,884,117.17	850,894.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,532,600.00	-10,532,600.00		
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,578,334.48	68,509,682.20	53,708,861.47	51,079,665.92
加：营业外收入	4,035,912.26	3,758,600.92	1,259,115.68	1,259,097.68
减：营业外支出	1,620,073.61	1,613,796.00	1,139,629.00	1,126,676.55
其中：非流动资产处置损失	400,945.69	400,945.69	15,724.00	15,724.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,994,173.13	70,654,487.12	53,828,348.15	51,212,087.05
减：所得税费用	13,765,454.62	11,636,472.51	9,308,027.03	6,811,634.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,228,718.51	59,018,014.61	44,520,321.12	44,400,452.19
归属于母公司所有者的净利润	60,228,718.51	59,018,014.61	44,520,321.12	44,400,452.19
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.17	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.17	0.13	0.13
七、其他综合收益	58,369.49		569,282.91	
八、综合收益总额	60,287,088.00	59,018,014.61	45,089,604.03	44,400,452.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,287,088.00	59,018,014.61	45,089,604.03	44,400,452.19
归属于少数股东的综合收益总额				

9.2.3 现金流量表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,024,629,731.68	991,914,255.11	1,218,475,959.85	1,176,200,971.62
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	38,540,440.17	38,540,440.17	38,496,455.09	38,496,455.09
收到其他与经营活动有关的现金	13,182,608.88	13,132,953.07	10,995,395.23	9,674,727.81
经营活动现金流入小计	1,076,352,780.73	1,043,587,648.35	1,267,967,810.17	1,224,372,154.52
购买商品、接受劳务支付的现金	633,697,336.38	625,269,800.20	866,972,599.35	817,785,791.38
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	134,215,352.34	130,899,798.48	131,723,000.39	129,779,736.40
支付的各项税费	10,636,400.66	10,224,336.59	18,799,606.49	18,530,335.92
支付其他与经营活动有关的现金	80,515,936.40	80,230,784.04	19,371,924.62	18,729,213.53
经营活动现金流出小计	859,065,025.78	846,624,719.31	1,036,867,130.85	984,825,077.23
经营活动产生的现金流量净额	217,287,754.95	196,962,929.04	231,100,679.32	239,547,077.29
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	32,000.00	500.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	104,478,970.00	104,478,970.00	51,991,589.57	51,991,589.57
投资活动现金流入小计	104,510,970.00	104,510,970.00	51,992,089.57	51,992,089.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,561,393.16	276,446,726.79	190,034,739.91	187,550,605.49
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,048,988.17		3,121,380.40
支付其他与投资活动有关的现金	34,031,881.01	34,031,881.01	95,208,970.00	95,208,970.00
投资活动现金流出小计	310,593,274.17	313,527,595.97	285,243,709.91	285,880,955.89
投资活动产生的现金流量净额	-206,082,304.17	-209,016,625.97	-233,251,620.34	-233,888,866.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	441,864,700.00	441,864,700.00	541,011,900.00	541,011,900.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	32,714,000.00	32,714,000.00	39,447,020.00	39,447,020.00
筹资活动现金流入小计	474,578,700.00	474,578,700.00	580,458,920.00	580,458,920.00
偿还债务支付的现金	400,112,700.00	400,112,700.00	665,686,450.00	665,686,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,954,267.84	30,954,267.84	72,572,670.26	72,572,670.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	31,041,796.94	31,041,796.94	43,855,510.00	43,855,510.00
筹资活动现金流出小计	462,108,764.78	462,108,764.78	782,114,630.26	782,114,630.26
筹资活动产生的现金流量净额	12,469,935.22	12,469,935.22	-201,655,710.26	-201,655,710.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,336.13	-61,625.48	4,997,573.53	5,486,148.77
五、现金及现金等价物净增加额	23,559,049.87	354,612.81	-198,809,077.75	-190,511,350.52
加：期初现金及现金等价物余额	327,728,265.85	310,342,251.04	526,537,343.60	500,853,601.56
六、期末现金及现金等价物余额	351,287,315.72	310,696,863.85	327,728,265.85	310,342,251.04

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	267,000,000.00	518,481,051.22			36,796,455.22		181,970,783.00	1,141,300.42		1,005,389,589.86	267,000,000.00	517,531,051.22			32,356,410.00		168,590,507.10	572,017.51		986,049,985.83	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	267,000,000.00	518,481,051.22			36,796,455.22		181,970,783.00	1,141,300.42		1,005,389,589.86	267,000,000.00	517,531,051.22			32,356,410.00		168,590,507.10	572,017.51		986,049,985.83	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,100,000.00	-80,100,000.00			5,901,801.46		54,326,917.05	58,369.49		60,287,088.00		950,000.00			4,440,45.22		13,380,275.90	569,282.91		19,339,604.03	
(一) 净利润							60,228,718.51			60,228,718.51							44,520,321.12			44,520,321.12	
(二) 其他综合收益								58,369.49		58,369.49								569,282.91		569,282.91	

上述（一）和（二）小计						60,228,718.51	58,369.49		60,287,088.00						44,520,321.12	569,282.91		45,089,604.03
（三）所有者投入和减少资本														950,000.00				950,000.00
1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他													950,000.00					950,000.00
（四）利润分配					5,901,801.46	-5,901,801.46							4,440,045.22		-31,140,045.22			-26,700,000.00
1. 提取盈余公积					5,901,801.46	-5,901,801.46							4,440,045.22		-4,440,045.22			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配															-26,700,000.00			-26,700,000.00
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00																
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,100,000.00	-80,100,000.00																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		

4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	347,100,000.00	438,381,051.22			42,698,256.68		236,297,700.05	1,199,669.91		1,065,676,677.86	267,000,000.00	518,481,051.22			36,796,455.22		181,970,783.00	1,141,300.42		1,005,389,589.86

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	267,000,000.00	518,475,667.00			36,796,455.22		178,289,524.80	1,000,561,647.02	267,000,000.00	517,525,667.00			32,356,410.00		165,029,117.83	981,911,194.83
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	267,000,000.00	518,475,667.00			36,796,455.22		178,289,524.80	1,000,561,647.02	267,000,000.00	517,525,667.00			32,356,410.00		165,029,117.83	981,911,194.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,100,000.00	-80,100,000.00			5,901,801.46		53,116,213.15	59,018,014.61		950,000.00			4,440,045.22		13,260,406.97	18,650,452.19

(一) 净利润						59,018,014.61	59,018,014.61							44,400,452.19	44,400,452.19
(二) 其他综合收益															
上述(一)和(二)小计						59,018,014.61	59,018,014.61							44,400,452.19	44,400,452.19
(三) 所有者投入和减少资本									950,000.00						950,000.00
1. 所有者投入资本															
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他									950,000.00						950,000.00
(四) 利润分配					5,901,801.46	-5,901,801.46					4,440,045.22		-31,140.00	-26,700.00	00.00
1. 提取盈余公积					5,901,801.46	-5,901,801.46					4,440,045.22		-4,440.04		5.22
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-26,700.00	-26,700.00	00.00
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转	80,100,000.00	-80,100,000.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,100,000.00	-80,100,000.00													

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	347,100,000.00	438,375,667.00			42,698,256.68		231,405,737.95	1,059,579,661.63	267,000,000.00	518,475,667.00			36,796,455.22		178,289,524.80	1,000,561,647.02

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

南通富士通微电子股份有限公司

2010 年 3 月 25 日